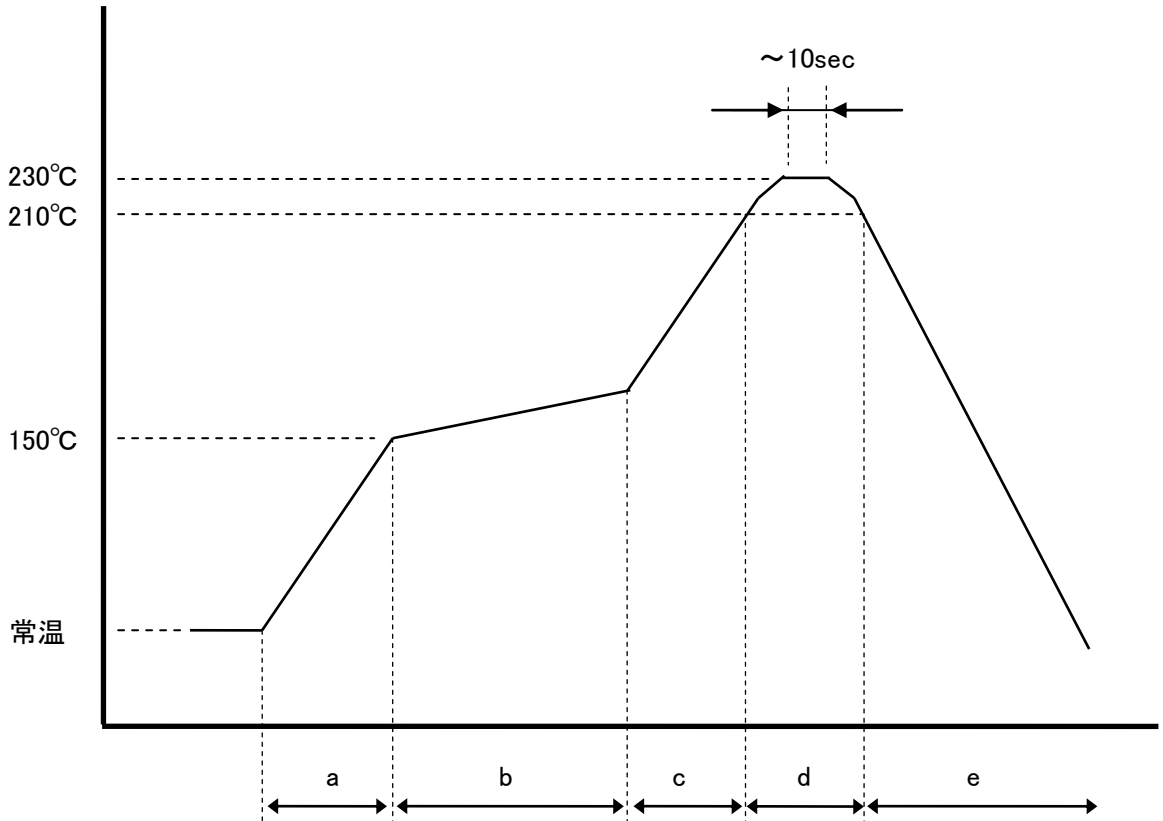


非増幅非温度補償型半導体圧力センサ

※ 加熱温度は下記プロフィール以内で、実際の実装環境に応じて最適な温度条件を設定して下さい。



- a: 温度上昇勾配 1~2°C/sec
- b: 予備加熱 温度 150°C~180°C , 時間 60~120sec
- c: 温度上昇勾配 1~2°C/sec
- d: 本加熱 温度 210°C以上の時間 30sec 以内
ピーク温度 230°C以下(10sec 以内)
230°Cを超えることがないようにして下さい
- e: 冷却温度勾配 1~2°C/sec

※温度測定点: センサパッケージ表面(上面)

※リフロー回数は 2 回までとする。



株式会社フジクラ センサ部
〒135-8512 東京都江東区木場 1-5-1
E-mail : sensor@fujikura.co.jp